

ICEPT 2025参会单位汇总

广东风华半导体	ASE	北方华创科技集团股份有限公司	肖特（上海）精密材料和设备国际贸易有限公司	清华大学
华为技术投资有限公司	SPIL	ULVAC	LINTEC Corporation	北京大学
Green Planets CO.,LTD.	JCET	EV Group (EVG)	Asahi KASEI Corporation	Auburn University
山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	Wintech-nano	JIACO Instruments	Indium	荷兰代尔夫特理工大学
惠州市德赛西威汽车电子有限公司	XMC	元夫半导体	Nitto Boseki Co.,Ltd.	瑞典查尔姆斯大学
知存科技	Suzhou TF-AMD	爱德万测试（中国）管理有限公司	AT&S	日本东京大学
加特兰微电子	华天科技（江苏）有限公司	ACM Research (Shanghai), Inc	JX Advanced Metals Corporation	哈尔滨工业大学
NXP Semiconductors	STATS ChipPAC	迪思科科技（中国）有限公司	深圳市福英达工业技术有限公司	首尔国立科技大学
中国航天科技集团	长电微电子有限公司	拓荆科技股份有限公司	深南电路科技有限公司	Université Gustave Eiffel
北京小米移动软件有限公司	AKM Meadville	Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd.	Suzhou Moldex Analysis Software Co PTY LTD	Osaka University
恩智浦(中国)管理有限公司	SGS Taiwan Ltd.	Suss MicroTec Solution GmbH	COMSOL	日本东北大学
恩智浦半导体（天津）有限公司	深圳中科四合科技有限公司	芯上微装科技有限公司	Shanghai Fosen Electronics Co.,Ltd.	UVSQ
MediaTek Inc.	尼西半导体科技上海有限公司	Brewer Science	汉高公司	日本九州大学
维沃移动通信有限公司	NXP Semiconductors	青禾晶元半导体科技（集团）有限责任公司	珠海硅芯科技有限公司	Kangnam University
浪潮电子信息产业股份有限公司	长电科技管理有限公司	ARRAYED MATERIALS (CHINA)CO.,LTD.	芬泰电子（上海）有限公司	美国波特兰州立大学
China Electronics Technology Group	天芯互联科技有限公司	亚科电子（香港）有限公司	广东伊帕思新材料科技有限公司	Tohoku University
上海感图网络科技有限公司	恩智浦半导体（天津）有限公司	广东星空科技装备有限公司	贺利氏公司	Nankai University

西安紫光国芯半导体股份有限公司	Intel (China) Co Ltd	乐普科 (上海) 光电有限公司	德路工业粘合剂	Kogakuin University
江苏理想汽车智能科技有限公司	华进半导体	Besi	珠海越亚半导体股份有限公司	香港科技大学
Intel (China) Co Ltd	China Wafer Level CSP Co., Ltd.	Evatec AG	炫纯科技	新加坡国立大学
瑞能微恩半导体 (上海) 有限公司	Xi'an Microelectronics Technology Institute	Lam Research	湖北兴福电子材料股份有限公司	武汉大学
上海艾为电子技术股份有限公司	日月光中壢廠	东电电子 (上海) 有限公司	江苏正能电子科技有限公司	Technische Universität Dresden
深圳市中兴微电子技术有限公司	重庆万国半导体	KLA	上海铭奋电子科技有限公司	香港城市大学
杭州字节跳动科技有限公司	武汉新芯集成电路有限公司	华封科技	上海美维科技有限公司	上海大学
Kiwimoore Semiconductors Co.	Changsha AnMuQuan Intelligent Technology Co., Ltd	芯慧联芯 (江苏) 科技有限公司	绵阳惠利电子材料有限公司	桂林电子科技大学
小米通讯技术有限公司	Samsung Semiconductor (China) R&D CO., LTD	卫利国际科贸 (上海) 有限公司	上海锡喜材料科技有限公司	上海交通大学
BroadPak Corporation	北京时代民芯科技有限公司	苏州科斗精密机械有限公司	浙江奥首材料科技有限公司	北京理工大学
山东华宇航天空间技术有限公司	沛顿科技 (深圳) 有限公司	北京雅世恒源科技发展有限公司	浙江宏丰半导体新材料有限公司	华中科技大学
Sanechips	浙江禾芯集成电路有限公司	Vision Engineering Ltd	Dongguan Darbond Yiztech Material Co., Ltd.	天津工业大学
西安紫光国芯	华天科技 (南京)	深圳立特为智能有限公司	政应 (上海) 科技有限公司	复旦大学
北京智芯微电子科技有限公司	通富微电子股份有限公司	深圳市鸿芯微组科技有限公司	安捷利美维电子 (厦门) 有限责任公司	浙江大学
成都克瑞斯兴芯半导体科技有限公司	厦门云天半导体科技有限公司	沈阳和研科技股份有限公司	上海瑞烯新材料科技有限公司	国防科技大学
爱立信北京	广东佛智芯微电子技术研究公司	宁波柔印电子科技有限责任公司	安捷利 (番禺) 电子实业有限公司	中国科技大学
北京智芯微电子科技有限公司	上海易卜半导体有限公司	凯戈纳斯仪器商贸 (上海) 有限公司	武创芯研科技 (武汉) 有限公司	日本明星大学
北京京东方	中国台湾欣兴电子公司	北京七星华创微电子有限责任公司	象威科技 (宁波) 有限公司	美国东北大学

CETC13	成都奕成科技	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	江苏华伦化工有限公司	中韩国科学技术大学
正浩创新	矽磐微电子（重庆）有限公司	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	上海天承化学有限公司	厦门大学
NXP semiconductors Korea	OIP科技（新加坡）	上海矩燊光电科技有限公司	MKT	爱尔兰都柏林大学
Samsung Semiconductor (China) R&D CO., LTD	中科芯集成电路有限公司	深圳市立直佳自控设备有限公司	广东汉源	美国普渡大学
字节跳动	中国科学院微电子研究所	上海光键半导体设备有限公司	上海新阳半导体材料股份有限公司	北京工业大学
南京国博电子股份有限公司	材料结构精密焊接与连接国家重点实验室	铜陵富仕三佳机器有限公司	兴森快捷	广东工业大学
华为海思	浙江大学高端装备研究院	牛尾贸易（上海）有限公司	芯和半导体科技（上海）有限公司	电子科技大学
博通公司	Beijing Institute of Radio Measurement	广东鸿骐芯智能装备有限公司	上海道宜	天津大学
华为技术有限公司	ONE CLICK	武汉芯力技术有限公司	立纯（上海）净化工程技术有限公司	南京邮电大学
中国信息通信科技集团有限公司	上海航天控制技术研究所	微知智造	化讯半导体	中山大学
海思技术有限公司	中国电子科技集团公司第二十九研究所	无锡尚积半导体科技股份有限公司	云南锡业新材料有限公司	哈尔滨工业大学(深圳)
Nexperia Semiconductor	上海航天电子通讯设备研究所	合肥埃科光电科技股份有限公司	上海新阳半导体材料股份有限公司	东南大学
长江存储科技有限责任公司	西南电子设备研究所	博众精工科技	合肥鼎材科技有限公司	中南大学
沃格集团	之江实验室	苏州天致精工科技有限公司	杭州本竖私募基金管理有限公司	西安电子科技大学
晟碟信息科技（上海）有限公司	北京航天控制仪表研究所	江苏集萃苏科思科技有限公司	化学工业出版社有限公司	南京航空航天大学
Nexperia B.V.	中国建筑材料科学研究总院有限公司	美国Boss Precision公司	鹏创华腾（上海）科技有限公司	华南理工大学
展讯通信(上海)有限公司	启元实验室	和研精密	Yole Group	武汉理工大学
比亚迪汽车工业有限公司	西安微电子技术研究所	上海现代先进超精密制造中心有限公司	INEMI	北京信息科技大学

上海华为技术有限公司		深圳市华屹超精密测量有限公司	厦门海沧信息产业发展有限公司	南方科技大学
Intel Malaysia	中国电子产品可靠性与环境试验研究所	芯栋微（上海）半导体技术有限公司	中鑫资本	北京邮电大学
安世半导体（香港）	中国科学院上海微系统与信息技术研究所	宏泰半导体	泰达科投	山东大学
恩智浦（马来西亚）	中国电子科技集团公司第十三研究所	新松半导体	寶麗鉅有限公司	合肥工业大学
海光信息技术股份有限公司	工业和信息化部电子第五研究所	通快激光	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	西南交通大学
平头哥（上海）	光华科学技术研究院（广东）有限公司	智慧星空（上海）工程技术有限公司	北京鼎材科技有限公司	中国东北大学
沐曦集成电路（上海）	Korea Institute of Industrial Technology	珠海东辉半导体装备有限公司	Ningbo WenYore New Material Co.,Ltd	重庆理工大学
紫光展锐（上海）科技股份有限公司	北京微电子技术研究所	苏州拓鼎电子有限公司	广州方邦电子股份有限公司	西北工业大学
长鑫存储	中国电子科技大学人工智能研究所	宁波舜宇仪器有限公司	力森诺科材料（苏州）有限公司	北方工业大学
京东方科技集团	中国科学院化学研究所	上海素屿智能科技有限公司	武创芯研科技（武汉）有限公司	重庆邮电大学
安森美公司	中国科学院空天信息创新研究院	杰希优（深圳）贸易有限公司	合肥鼎材科技有限公司	深圳大学
联合微电子中心有限责任公司	上海微技术工业研究院	砺铸智能设备	昆山东威科技股份有限公司	华北电力大学
北方集成电路创新中心	北京精密机电控制设备研究所	源卓微纳科技（苏州）股份有限公司	上海华庆焊材技术股份有限公司	宁波大学
上海集成电路研发中心有限公司	中国电子科技集团公司第二研究所	合肥真萍电子科技有限公司	长春黄金研究院有限公司	厦门理工学院
西部数据	深圳先进技术研究院	深圳市克洛诺斯科技有限公司		中国地质大学
华为数字能源技术有限公司	嘉善复旦研究院	上海御微半导体科技有限公司		安徽工程大学
Qualcomm	空间电子信息技术研究院	德沪涂膜设备（苏州）有限公司		大连理工大学
歌尔微电子股份有限公司	北京控制工程研究所	中国电子科技集团公司第二研究所		江苏科技大学

Boschman Group	上海航天电子通讯设备研究所	深圳市埃芯半导体科技有限公司		黄山学院
Semikron/Danfoss	九峰山实验室	大族数控		上海工程技术大学
北京小米移动软件有限公司	中国工程物理研究院			燕山大学
上海灿瑞科技股份有限公司	四川航天电子设备研究所			上海电机学院
Nexensor	深圳市先进电子材料国际创新研究院			河南大学
Milk公司	北京精密机电控制研究所			中北大学
北京芯力技术创新中心有限公司	新加坡科技研究局 微电子研究所			福州大学
蔚来汽车	南京电子器件研究所			江南大学
博士汽车部件 (苏州)	昆明物理研究所			中国计量大学
Milk.Inc	北京强度环境研究所			石家庄铁道大学
海思光电子有限公司	中国科学院电工研究所			河南理工大学
中科曙光	中国香港应用科技研究院有限公司			东莞理工学院
华为终端有限公司	北京航天微系统与信息技术研究所			深圳职业技术大学
上海荣耀智慧科技开发有限公司	北京微电子技术研究所			上海第二工业大学
华为日本	上海航天技术基础所			江苏信息职业技术学院
Apple	新型显示技术及应用集成教育部重点实验室			海南大学
中科院半导体所	中国科学院新疆理化技术研究所			南京邮电大学南通研究院
湖南国芯半导体科技有限公司	航天九院13所			

上海玄戒技术有限公司	苏州实验室			
湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司	四川航天电子设备研究所			
成都雷电微力科技股份有限公司	Hefei Payton Storage Science and Technology Ltd.			
2012 labs	北京信息科学技术研究院			
湖北江城实验室	ECOSDA			
锐捷网络股份有限公司	ATX Semiconductor (Kunshan) Co., Ltd.			
杭州奥罗拉半导体有限公司				
MPS				
成都芯源系统有限公司				
烽火通信科技股份有限公司				
西安集成电路设计专业孵化器有限公司				
上海曜感科技有限公司				
湖北星辰技术有限公司				
广东德赛矽镨技术有限公司				
济南晶恒电子有限责任公司				
Microsoft China Suzhou Branch				
上海东方算芯				